

证券代码: 605377

证券简称: 华旺科技

公告编号: 2023-014

杭州华旺新材料科技股份有限公司

关于申请 2023 年度银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 7 日召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于申请 2023 年度银行授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：

为保证公司及子公司 2023 年度生产经营、满足公司业务发展的需要，根据公司目前实际情况，公司及子公司计划向银行申请不超过人民币 50 亿元的银行授信额度，公司及子公司将依据资金使用计划和实际生产经营状况，用于安排本年度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等业务。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，公司董事会授权公司及子公司管理层在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额并签署相关授信的法律文书，办理有关手续等。上述银行综合授信事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，本次授信有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 8 日